

Strumento di spellatura 4-in-1
20105 HP-4PRO

È uno strumento multifunzione progettato per eseguire diverse operazioni su cavi a media e alta tensione (10–220 kV).

È stato sviluppato appositamente per la rimozione della guaina esterna, dello strato semiconduttore (sia aderente che removibile) e dell'isolamento principale.

Inoltre, consente di smussare con precisione i bordi dell'isolamento.

Incluso nel kit:

- 1 lama di ricambio per ogni strato del cavo MT.
- Chiavi esagonali per regolazione e manutenzione.
- Valigetta portautensili.



| Codice | Rif. | Ø del cavo | Lunghezza minima dello strato semiconduttore | Dimensioni | Peso |
|----------|---------|------------|--|---------------|--------|
| 20105004 | HP-4PRO | 15-50 mm | 25 mm | 240x207x86 mm | 1,2 kg |

Profondità massima di taglio

| Strato semiconduttore aderente | Strato semiconduttore non aderente | Strato di isolamento principale e guaina esterna |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 1,5 mm | 0,9 mm | 10 mm |